This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪特許出顧公開

® 公開特許公報(A) 平3-259520

Sint Cl. 5

建別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)11月19日

H 01 L 21/304 B 24 B 37/04

8831-4M 6581-3C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

回転研磨装置

创特 至 平2-58605

頤 平2(1990)3月8日 包出

方·

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目7番1号

日本電気株式会社 の出 願 人

弁理士 内 原

2. 特許請求の範囲

回転板を用いた研磨装置であって、回転板上の 研磨パッド表面に殺差を有し、研磨加工時にその 段差高さを制御する機構を有することを特徴とす る研房装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

高密度集膜回路装置の製造に用いられる半導体 基板の加工技術に関する。

〔従来の技術〕

半導体集費回路装置の製造には、非常に厳しく 寸法精度が管理された半導体基板が用いられてい る。これは、この集骸回路装置の微細加工技術と して光学的なパターン転写技術が用いられており、

良好な転字がなされるためには、対象となる半導 体差板の加工精度が、光学系の無点課度内に十分 管理されていることが必須となるためである。

しかも、その集積回路装置は半導体基板の表面 に形成されるため、基板加工には、単に厚さ,寸 法だけでなく、麦面の平滑度も強く要求される。

このため、半導体基板の表面を競面研磨するの が一般的である。~

従来この様な鏡面研磨手法として、第2因に示 才様な回転板を用いた手法がある。

コロイダルシリカ等の数小な磁粒物を含んだ研 密蔵を介して、金属回転板1の上に貼付されたポ リエステル等の樹脂成形による厚さ!ミリメート ル程度の研磨パッド2とシリコン・ウェハー3と の接触により鏡面平坦化を連成するものである。 しかもこのとき、ウェベー加圧押えるにより、荷 重を印加する。このような手法では、研磨対象物 の初期の表面平坦度に応じて研磨パッドを選択す に、研磨パッドの表面凹凸を、 る必要があった。 研密加工の進行とともに変えていることが要求さ

特開平3-259520(2)

れる。なぜならば、研局対象句の加工初期の狙い 姿面に対して、口かい変面凹凸の研房パッドを用 いることは、平単化する上で効率が尽く、文た研 同対象句の最低加工段階で、設面凹凸の狙い研局 パッドを用いることは、最低形状の平坦底がその 研ြパッド形状に珍口されるというほ点から、不 気切なものとなる。

組い疑西の弥録パッドを発成するために、「エンボス加工」と言うような急或型による問題変面の図性加工を用いた改整形成がされていた。

(発明が母表しようとする母母)

従交、このような状況から負つかの具なる①原の研究パッドを用なし、食糧的に研収加工に沿用するという手法がとられていた。

しかしながら、このような手法では奇容メッド を貼り替えたり、包含の例母後日に研写対象句で ある辛む体益板を強行するなど、工程が飼料とな る問題点がなった。

[風風を爆換するための手段]

本発明の回転厨口強口では、厨口パッド対質を

ログラムとした。この時の圧力とパッド段差の関 係を切定したところ、錦3園のグラフが得られた。 次に、この装団を用いて、直径10インチのシ リコン・ウェハーの鼠面研磨を行なった。平均紋 径10ミクロンのコロイダルシリカを4段11パー セント含み、またアンモニアを用いてpH貸を 9.5として水溶液を同葉し、研尿液とした。回転 板の回伝はを毎分20回、ウェハーの加圧を一平 方センチメートル当り30グラムに設定し、また 研磨パッドの段差形成に対する加圧値を發1の加 くに設定して位面研究を辺忽的に行なった。阿時 に、従来の遺母においても研母パッドを同じくし て比仗を行なった。この時の、ウェハー袞面の凹 凸を溢針式の袞面組を針により記定した結及が、 舒4回である。本発明による強屈では、約8分 3 0 砂粒には瓜面が辺成されたのに対して、往来 徳口では、20分以上の研口時間が必要であった。 このことは、本発明の協協の有効性を示す結果で ある.

登えるのではなく、研ြロッド以面より圧力を加えることにより局所的に変形させることにより良 整形状を登成し、しかもその圧力の印加を外部の 関切収収により関節することにより、各研層段階 での位置な研磨パッドの変面状態を既保するとい う手段を用いている。

【突岱幻】

本発明について図面を用いて説明する。

第1図は、本発明の一交炼例の示す説明圏である。本発明の金鳳辺の回伝板上部14には、選整6ミリメートルの貫通孔12を1センテメートル当り0.5個の密度で配回した。この上に、厚さ0.8ミリメートルのポリエステル辺の研ロパッド11を貼付した。回伝板の下部13には、気密性を保持可能な過受け17を配し、外部の圧縮空気配管ロ18を介して、外部より圧縮空気を供給する

また、圧力되惑侵15を設回し外部からの収録 信号で圧力同感を可能とした。その圧力同感質の 低組は、1平方センティートル当り0.1~10キ

研場時間	0~5分	2分~4分	4分以上
圧カ臼	1 0 traz/cd	2 ਇਫ਼ / ਫੀ	0.3 kg/cd

≨₹ 1

部 5 因は、本発明の第二の突流例を示す所面図である。突起状の押しピンを有する押しピン板2 3 を配し、その背面より圧降空気の圧力で、研ロパッド2 1 を行し上げる力を得ている。また、この場合では、圧憩空気の代りに袖圧観刷を用いることもできた。研ロパッドと直接接することがないため、変面倒への袖の汚染が防止できたためである。また、この役員によっても第一の突流例と同様の効気が可認された。

録6図に、本発明の第三の突紋例のは遺跡面図を示す。研じパッド31を押し上げる押しピン33の図功力として、ソレノイド・コイル34を用いた例について述べる。外部からの図값の供給方法としては、母離を用いた絶理体の回伝板下部、32に図数36を配回した。外部からは、始订紹子37を有する始配数38との接触により、ソレ

特開平3-259520(3)

ノイド駆動電流の経路を形成した。またこの例では、第7図に示すように、回転数と同期させて、コイル電流を断続することにより、ウェハーが接触している部分のみに、研磨パッド31に段形状を形成できるという特徴を有している。このでは、消費電力の低減ばかりでなく、研磨パッドする場合の増大についても、常時段差形状を保持する場合に比べ、3~5倍程度の寄与ができることがわかった。

[発明の効果]

以上述べてきたように、本発明の研磨装置では 単一の研磨パッドで広範囲の段差形状を有するため一回の継続的な研磨処理で、担研磨から最終研 磨までが可能となった。このため、ウェハーの自 動装填装置と組み合わせて、単一工程の自動研磨 装置が達成できたなどの実用面での大きな経済波 及効果が得られた。

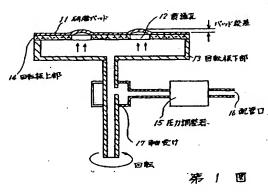
4. 図面の簡単な説明

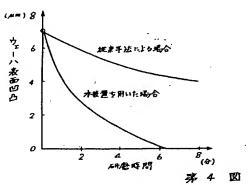
第1図は、本発明の第一の実施例を示す構 造断

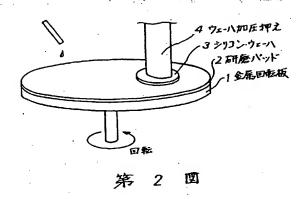
面図、第2図は、従来技術による研磨装置を示す 説明図、第3図は、本発明の研磨装置における印 加圧力とパッド段差の関係を示すグラフ、第4図 は、本発明の研磨装置による研磨性能の説明図、 第5図は、本発明の第二の実施例を示す構造断面 図、第6図は、本発明の第三の実施例を示す構造 断面図、第7図は、本発明の第三の実施例におけ る段差制御サイクルを示す説明図である。

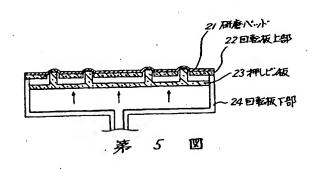
1 ……金属回転板、2 ……研磨パッド、3 …… シリコン・ウェハー、4 ……ウェハー加圧押え、 1 1 . 2 1 . 3 1 ……研磨パッド、1 2 …… 資通 孔、1 4 . 2 2 . 3 2 ……回転板上部、1 3 . 2 4 . 3 5 ……回転板下部、1 5 ……圧力調整器、 1 6 ……配管ロ、1 7 ……軸受け、2 3 ……押し ピン板、3 3 ……押しピン、3 4 ……ソレノイド ・コイル、3 6 ……電極、3 7 ……給電端子、 3 8 ……給電板。

代理人 弁理士 内 原 晋









特開平3-259520(4)

